⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭59-86214

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/205
// H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7739-5F 7021-5F ❸公開 昭和59年(1984)5月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈アモルフアス半導体の製造方法

②特 願

頭 昭57—196307

@出

願 昭57(1982)11月9日

⑩発 明 者 前川謙二

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑫発 明 者 竹内幸久

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

伽発 明 者 森正昭

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑩発. 明 者 西沢俊明

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

①出 願 人 日本電装株式会社

刈谷市昭和町1丁目1番地

個代 理 人 弁理士 大川宏

外2名

明 柳 柳

1. 発明の名称

アモルファス半導体の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)相対向する一対の電極を有し、該電極間に、 分解エネルギーの異なる少なくとも 2種類のアモ ルファス半導体生成ガスを流し、電極間に印加された電圧により、グロー放電させて該ガスをプラ ズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体を生成する容量結合方式のプラズマ C V D によるアモルファス半導体の製造方法において、

前記2種類の生成ガスのうち、一方は、基板に対し対向する電極に設けられた和孔より、基板に対し均一に焼し、

他方は、両征便に平行に 扇流させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法。

(2)前記基板に対向する電板に設けられた和孔 より導入するガスは、ドーパントガスであり、前 記前電板に平行に廃流させるガスは、母材ガスで あることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のアモルファス半導体の製造方法。

3. 発明の詳和な説明

本発明はアモルファス半導体の製造方法に関する。

従来のアモルファス半導体、特にアモルファス シリコンの製造方法を第1図に示す。第1図はい わゆる容量結合型のプラズマCVD製造方法を示 したものである。第1図(a)に示す容量結合型 のプラズマCVD装置によるa-Siの製造方法 は、上部電極12と下部電極13との間にアモル ファスシリコン生成ガスを導入し、両電榧間に高 周波電力を印加して該電板間にグロー放電を起さ せ、前記の半導体生成ガスをプラズマ化して、ヒ - ター14によって加熱され、電極13上に設置 された基板上にアモルファスシリコンを成良させ るものである。ここで母材ガス、例えばシラン (SIHa) とドーパントガス (PHュ又はBェ H 。) 等の半導体生成ガスは、あらかじめ混合さ れ上部能入口11から導入され、この混合ガスが 上部電板に設けた相孔から下部電板方向に一様に

送流されて、プラズマ放電を起させる様になっている。

本発明者等は、この製造方法によると、上部電極にも固材ガスであるシランガスによるアモルファスシリコンが成長し、これがガスフローのために、剝削して基板上に落下し、基板にピンホールを形成することを見い出した。

一方、従来の他のプラズマ C V D 製造方法を第12回(b)に示す。この製造方法は、前記の海電極間12、13に平行に、一方のガス流入口18から同様に混合された半導体生成ガスを耐流を成すように導入し、ガスをプラズマ化して下部電極13上に設けられた整板上にアモルファスシリコンを成長させるものである。

ところが基板の長手方向に沿って、混合ガスを流すために、シランガスが基板の長手方向に沿って一様にプラズマ化し、a - Si 静 膜を堆積させるような条件では、シランガスとドーパントガスの分解エネルギーの差異によって、ドーパントガスのプラズマ化による分解程度に分布が生じ、基

前積のアモルファス半導体を均一にドープしたア モルファス半導体を初る製造方法を提供すること を目的としている。

本発明は、相対向する一対の電極を有し、該電極間に、分解エネルギーの異なる少なくとも2種類のアモルファス半導体生成ガスを流し、電極に印加された電圧により、グロー放電させて設けスをアラズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体を生成する容量結合方式のプラズマCVDによるアモルファス半導体の製造方法において、

前記2種類の生成ガスのうち一方は、基板に対向する電極に設けられた刺孔より、基板に対し均一に洗し、

他方は、両電板に平行に圏流させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法から成る。

ここでアモルファス半導体とは、アモルファス シリコン(a – Si)、アモルファス炭化シリコン ン(a – Si C)及びアモルファス窒化シリコン (a – SI N)及び、これらの水素化物アモルフ 板の長手方向に沿ってドープされた膜の性質に分布が生じる。このため、第1図(b)の製造方法には、ガス流入口付近において、ドープ効率がよく、ガス流入口から遠ざかる端面は、ドープ効率がわるいという欠点があることを、本発明者等は見い出した。

即ち、第1図(b)に示す製造方法によって、 P型水素化アモルファスシリコンを作成し、これの 夢電車及び活性化エネルギーを調べたところガス 3図のような特性が得られた。この特性からガス み入口から基板上ガス流方向に計った 距離に 対 して で夢電率が減少し、活性化エネルギーが増加していることがわかる。即ち、流入口付近に多く 元 が 物がドープされていることを示している。このような不均一ドープ特性を木発明者等は発見

そこで木発明の目的は、従来のこのような 2 つの製造方法の両欠点を改良するためになされたものである。

即ち、 基板上にピンホールを作成させることの ない均一なアモルファス半導体を得ること及び大

ァス半導体等である。半導体生成ガスとは、シラン (Si H 4) の単体又はシランとメタンの混合とから成る母材ガスと、ドーバントガス (B 1 H 4 . . P H 3) 混合ガス等の半導体生成のもととなるガスを言う。

そこで本発明は、成分比の小さなドーパントガスは上部電極に設けた和孔から流出させるようにしたものであり、成分比の大きな母材ガス、例はシラン等は、電極間に平行に層流を成すように強いまうにしたものである。このように両地極間に両ガスを流して混合し、プラズマ化してアモルファス半導体を成長させるものである。

本発明による製造方法では、上部電極例より導入されるドーパントガスは微小流量であるために、 上部電極に堆積したシリコンを剥削させることがない。このため最板上に落下してピンホールを作成するという欠点が改良される。

一方、上部電板に設けた細孔から基板に対して 均一にドーパントガスをチャンパー内に層流する ために、基板上に均一にドープされたアモルファ 以下、実施例により上記の構成ならびに効果を さらにあきらかにする。

生装置27を介して高周波電界が印加される。こ のような構成の製造装置において、ドーパントガ ス導入管21よりBtHょより成るドーパントガ スを導入し、瓜材ガスを導入する母材ガス流入口 22より母材ガスであるシラン(Si H a)を均 ーに、排気口26の方向へ層流させた。その後、 高周波発生装置27により、両電極圏に高周波電 界を印加して両電極間に混合ガスのプラスマを作 成してP型水素化アモルファスシリコンを基板上 に成長させた。このようにして切られたP型水素 化アモルファスシリコン辩膜の導電率及び活性化 エネルギーを測定した結果を第4回に示す。第4 図から明らかなように、基板上の良材ガスの流れ 方向に沿って、均一な夢電車が得られていること がわかる。又、結性化エネルギーについても、同 様に均一になっていることがわかる。このことか ら基板上母材ガスの流れ方向に沿って、均一にド ープされたP型の水素化アモルファスシリコンが 得られたことがわかる。これを従来の方法で製造 した第3図と比べれば明らかに顕著な効果を有し

ていることがわかる。

次に上記の一具体例を示す。 母材ガスとしてSiH4にといけ。をSiH4:CH4=1.0:0.2~1.0(特に好ましくはSiH4:CH4=1.1):0.3~0.5)の範囲で混合して作成するa-SiC:Hに対するBiH。のドープ率が0.1%以下(特に好ましくは0.01~0.05%)のライトリードーブの複合、従来の製造方法では均一なドーブが不可能であったものが、本発明による方法によって均一にライトリードーブを実現することができた。特性の分布改善は先の例と同程度であった。

ここで、前記「特に好ましくは」とはP型a -Si C: Hを太阳電池光センサーのP型瞬として 利用する場合をいう。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、アモルファス半導体の従来の製造方法を示す図である。第2 図は本発明にかかるアモルファス半導体の製造方法の1 具体的な実施例を示す製造方法及びその装置を示したものである。

第3 図は、 従来方法によって製造したアモルファ 板ス 半導体の 準電率 並びに 活性 化 上 ネルギーを 整 で に 活性 化 上 ネルギーを 整 で で ある。 第 4 図は、 本 発 明 の 製 造 方 法 の 1 段 か な 実 施 例に よって 製造 さ れ た P型 水 素 化 ア モル マ ア ス シ リ コ ン の 導 電 率 な ら び に 活 性 化 エ ネ ル ギーを 間 様 に 基 板 長 手 方 向 を 変 数 と し て 測定 し た 特 性 図 で ある。

2 1 … ドーパントガス導入管 2 2 … 切材ガス流入口

2 3 … 上 都 電 模

24…下部電板

特許山原人 日本馆装株式会社

代理人 弁理士 大川 宏

周 弁理士 醛谷 修

